

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-001

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的情形。
- 经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,500 万元至 38,500 万元，同比增长 44.41%至 52.32%。
- 扣除非经常性损益事项后，预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 31,500 万元至 33,500 万元，同比增长 45.48%至 54.72%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,500 万元至 38,500 万元，与 2024 年同比增长 44.41%至 52.32%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 31,500 万元至 33,500 万元，与 2024 年同比增长 45.48%至 54.72%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润：25,275.83万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：21,652.18万元。

(二) 每股收益：0.39元。

三、本期业绩预增的主要原因

随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规 CIS 芯片的应用范围快速增长，公司在车规 CIS 领域的封装业务规模与领先优势持续提升；持续加大先进封装技术的创新开发，满足客户新业务与新产品技术需求，在 MEMS、射频滤波器等新应用领域实现商业化应用；不断优化生产工艺与管理模式，生产运营效率与成本控制能力有效提升。得益于上述利好因素，虽然本期有汇率波动带来的财务费用增加以及股权激励费用影响，公司整体业绩仍继续保持快速增长趋势。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年1月24日